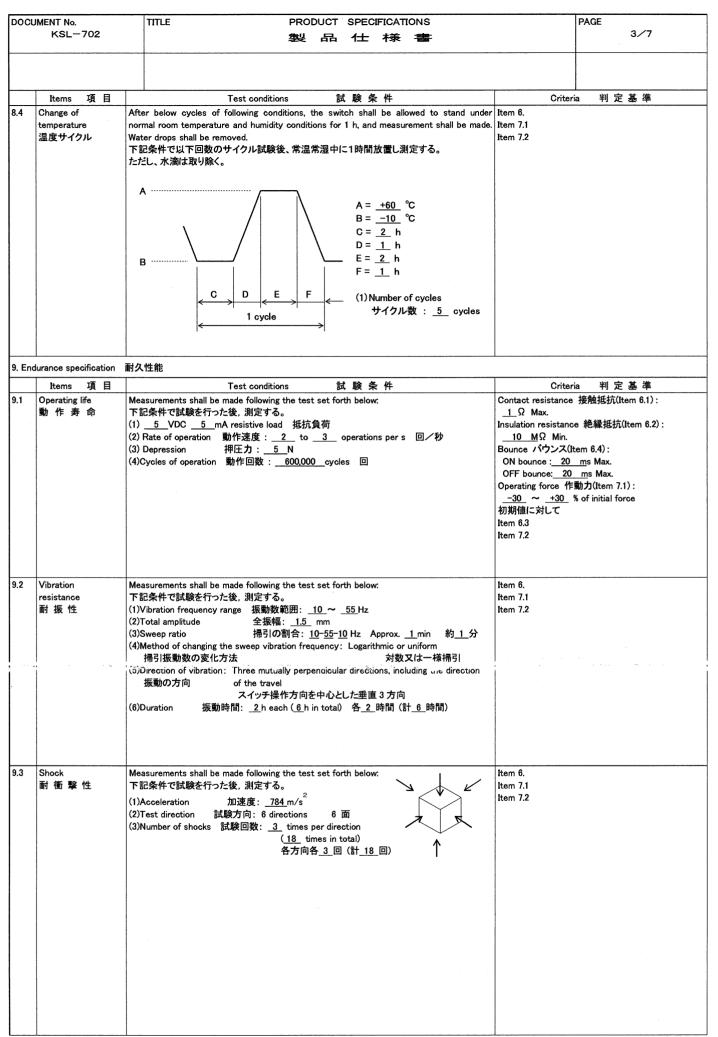
DOCUMENT No. KSL-702	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様番	PAGE 1/7
DAOKODOLINIO		
BACKGROUND		
1. General 一般事項		
1.1 Application 適用	范囲 This specification is applied to TACT switch which have no keytop.	
.,	この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。	
1.2 Operating temperature	range 使用温度範囲: <u>—30</u> ~ <u>85</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿	·常圧)
	Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrica	I function within such temperatures.
44.5	使用温度範囲とはスイッチが ON-OFF 機能を維持する温度範囲を含う。	
1.3 Storage temperature ra		
1.4 Test conditions 試験	大態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。	tests are as follows.
	Mormal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35°C)	
	Normal humidity 常湿: (Relative humidity 湿度 25~85%)	
	Normal air pressure 常庄: (Air pressure 気圧 86~106kPa)	
	If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following cond	itions.
	ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。	
	Ambient temperature 温 度: 20±2℃ Relative humidity 相対湿度: 60~70%	
	Air pressure 気 圧: 86~106kPa	
	In measuring and testing, the shape of activation tip is as per "Precaution in use" of the	is specification, unless otherwise specified
	試験及び測定時の打鍵部先端は特に規定がない限り「ご使用上の注意」に記載されて	
	Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating.	·
	スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
2. Appearance, style and din	ensions 外観 形状 寸法	
2.1 Appearance 外観	There shall be no defects that affect the serviceability of the product.	
	性能上有害な欠陥があってはならない。	
2.2 Style and dimensions	形状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。	
2 Type of actuating Sh/CI	SET TOTALL CONTROL OF THE CONTROL OF	
3. Type of actuating 動作形	多式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
4. Contact arrangement	路形式 _1_poles_2_throws _1_回路_2_接点	
	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路(の詳細は製品図による)
5. Ratings 定格	中特 10 VPO FO 1	
5.1 Maximum ratings 最大 5.2 Minimum ratings 最小		
U.Z. William Facings 22-7		
6. Electrical specification 1	置気的性能	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.1 Contact resistance	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.	<u>500 m</u> Ω Max.
接触抵抗	スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: 4.4 N	
	(1) Depression TIES . 4.4 N	
	(2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or	
	voltage drop method at 5VDC 10mA.	
	1kHz 微少電流接触抵抗計, 又は DC5V 10mA 電圧降下法	
6.2 Insulation	Measurements shall be made following the test set forth below:	100 MΩ Min.
resistance	下記条件で試験を行った後、測定する。	
絶 繰 抵 抗	(1) Test voltage 印加電圧:100 V DC for 1 min.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
• • • • • • • •	② modied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a meter game,	i sub unaccum mai como e com degras, de cade e ser conquestibilidade de comp
	between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	<i>i</i> .
	神」同、正清ノレ・ムかのる場合は、地丁と正然ノレーム间	·
6.3 Voltage proof	Measurements shall be made following the test set forth below:	There shall be no breakdown.
耐電圧	下記条件で試験を行った後、測定する。	絶縁破壊のないこと。
	(1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V AC (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: 1 min	
	(3) Applied position 印加場所:Between all terminals. And if there is a metal frame,	·
	between terminals and ground(frame)	
	端子間、金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	
1		
		DSGD. Nov. 30, 2011
		DSGD. Nov. 30, 2011
		DSGD. Nov. 30, 2011 Mr 5020 / (
		DSGD. Nov. 30, 2011 Mr 50 20 6
		DSGD. Nov. 30, 2011 M. SUZU (CHKD. Nov. 30. 2011 21. Noyana
		Mr 5020/61

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KSL-702	製品仕様書	2/7
		于 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Criteria 判定基準
	Items 項目	Test conditions 試験条件	
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF".	ON bounce : 10 ms Max
	バウンス	operations per s.t, bounce snail be tested at ON and OFF . スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及びOFF時	OFF bounce: 10 ms Max.
		のバウンスを測定する。	OTT BOUNDS. TO ITS MAX.
		W/Y///CARCY To	
		→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Switch	
		Uscilloscope - 5V 5kΩ - 5V 5kΩ	
		$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
			
		"OFF"	·
			L
7. Med	hanical specification	機械的性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1	Operating force	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually	<u>2.2</u> ± <u>0.7</u> N
	作動力	increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the	·
		switch to come to a make "ON" shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加	
		え,スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	
	- .	Elitaria de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del co	015 + 01
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying	<u>0.15</u> ± <u>0.1</u> mm
	移動量	a static load of bellow force to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に静荷重を加え、	
		スイッチがONするまでの距離を測定する。	
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,	0.1 N Min.
/.0	復帰力	upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem	<u></u>
	DE 7/1 73	to return tot its free position shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を全移動量押圧後、	
		操作部が復帰する力を測定する。	
7.4	Stop strength	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below	There shall be no sign of damage
	ストッパー強度	static load shall be applied in the direction of stem operation.	mechanically and electrically.
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷	機械的,電気的に異常のないこと。
		重を加える。	
	two-	(1) Depression 押圧力: 30 N	The second secon
		(2) Duration 時間: <u>15</u> s	**
		(3) Number of times 回 数: <u>1</u> time	
			I
8. Env	ironmental specificatio	n 耐候性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Item 6.
	temperatures	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1
	耐寒性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2
		(1) Temperature 温度: <u>−40</u> ± <u>2</u> °C	
	•	(2) Duration 時間: <u>96</u> h	
		(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	U
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Item 0.
	耐熱性	humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2
		(1) Temperature 温度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃	10H 7.2
		(2) Duration 時間: <u>96</u> h	
8.3	Moisture	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
	resistance	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	500 mΩ Max.
	耐湿性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(1) Temperature 温 度: <u>60</u> ± <u>2</u> °C	10M Ω Min.
		(2) Duration 時間: <u>96</u> h	Item 6.3
		(3) Relative humidity 相対湿度: <u>90~95</u> %	Item 6.4
ľ		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1
			Item 7.2
l			
			*



DOCU	MENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE						
0000	KSL-702	製品仕様書	4/7						
10. So	dering conditions 半	田付条件							
	Items 項目	Recommended conditions 推 奨 条 件							
10.1	Hand soldering	Please practice according to below conditions.							
	手 半 田	以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: 350 ℃ Max.							
		(2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max.							
		(3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>20</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal.							
		端子に異常加圧のないこと							
		(5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。							
10.2	Reflow soldering	Please practice according to below conditions.							
	リフロ一半田	以下の条件にて実施して下さい。							
		•Depending on reflow chamber used, the actual reflow condition might be slightly different. This may ha	ive a possibility to affect product.						
		Please well-check the suitability with your reflow chamber in advance. リフロー槽の種類により、多少条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前に十分	強羽の ト体田! で下さい						
			ERGV/III CI CV is						
		(1)Profile 温度プロファイル							
		Temperature on the Copper							
		foil surface of P.W.B (°C) 基板銅箔面上温度(°C)							
			ax. <u>3</u> s Max. rature ピーク温度						
		230							
		180							
:		150							
		Time #	寺間						
			71-1						
		120s Max 40 s Max.							
		(Pre-heating 予熱)							
		_ <u>3</u> ~ <u>4</u> min. Max.							
									
		(1)Thickness of printed circuit board shall be 0.6 mm.							
1		基板厚さは 0.6mm を推奨します。 (2) Times リノロー半田回数 : 2 times wax. 2 回以内							
		Twice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal to	emperature.						
10.3	Other precautions	2 回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。 (1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering.							
	For soldering	事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。							
半田付けに関する その他注意事項 (2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4)The thickness of cream solder: 0.1~0.15mm									
								クリーム半田印刷厚:0.1~0.15mm (5) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this sw	itch coldered by reflow coldering
								flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux	-
		designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラック	フス吹き上げ等によりスイッチ側面から						
		フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホ	ールを設けないで下さい。						
		(6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed lowest temperature possible.	d in the shortest period and at the						
		west temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお	S願いします。						
		(7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top and bottom side. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにして下さい。							
		2.12.2.2.mi min							

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS					PAGE		
KSL-702		製	品	仕	様			5/7	

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

- A4. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative. 車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。
- A5. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to PW board process 半田付、基板事装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.

 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. If the switch is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the switch.

スイッチに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はスイッチに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

B4. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply automatic being mounted.

当スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが 有りますので、十分にご注意下さい。

B5. Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件

When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of PWB), and not longer than 2 minutes.

スイッチを取り付けた後,他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合,条件は160℃以下(基板部品面の温度),2分以内として下さい。

- B6. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨半田条件以内で半田を行う様にお願いします。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後, 溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは,製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You should not dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. Because, dip-soldering may cause flux to Creep up into the switch.

本スイッチをリフロー半田後,プリント基板裏面をディップ半田して使用すると,ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチへフラックスがはい上がる場合がありますので行わないで下さい。

D3 Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSL-702		製品仕様書	6/7
D4. Do not place something p スイッチのフィルム部分	 pointy on the scaling film o を鋭利なもので押さえること		

- D5. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。
- D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい(ストッパー強度参照)。

- D7. Shape of keying tip: 打鍵部先端形状
 - ・It is recommended that the tip of the keying section is to be flat(ϕ 2). Also, ABS or PC resign is recommended for its material. ϕ 2mm フラット形状を推奨いたします。尚、材質は ABS または PC 等の樹脂を推奨致します。
- D7. Restriction in Operation; 操作条件
 - •Allowable misalignment between the center of the switch and the center of keying section is 0.35mm(max). スイッチ外形を基準とする中心軸線から打鍵部中心軸線間のセンターズレは 0.35mm 以下にて御使用下さい。
- D8. Please avoid designing keytop to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact applied to switch body. セットキートップがセット筐体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因となります。
- D9. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB. 基板がたわむような場所への設置はお避け下さい。
- D10. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。 (ストッパー強度参照)

D11. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

- D12. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D13. Designing printed pattern and parts layout shall be considered, because the characteristics may change due to warp of P.W.B. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- D14. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior colsultation with us is also needed. 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE	
KSL-702	
	~~~~~

## E. Using environment 使用環境

- E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.
  - 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご 注意下さい。
- E2. This switch is non-sealing type tact switch. If any water drops happen to be on switch, it may penetrate into inside of switch, exposing corrosion. 本スイッチは非密閉タイプです。水滴等が付着した場合は、スイッチ内部へ浸入し腐食等が発生しますのでご注意下さい。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals.

  高温度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- E4. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.

同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。

- •For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.
- 部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については,硫化,酸化ガスを発生しないものを採用してください。
- •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecula siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム, グリース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますと SW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

## F. Storage method. 保管方法

- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.
  製品は納入形態のまま常温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.
  - 開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。
- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F4. Keyswitches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。
- G. Others. その他
- G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご発注の無い場合は、無効とさせていただきます。
- G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては,当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめ御了承下さい。
- G3. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。
- G4. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.
  - 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。
- G5. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network.
  - スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モートとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。
- G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD.. タクトスイッチはアルプス電気株式会社の商標もしくは登録商標です。

